H PCT/C: 2004/000258 19 MAI 2004 ( 19.05. 2004 )

best Avaliable Copy



# BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

REC'D 0 1 JUN 2004

WIPO

PCT

## COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 2 9 AVR. 2004

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle La Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 17.1.a) OU b)

INSTITUT National de La propriete Industrielle SIEGE 26 bis, rue de Saint-Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04 Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23



26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54 BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2

Waters Ca.
E O TEO STA
1000 TO 17 TO
PARTIES TO A
226 244 244

	Réservé à l'INPI	Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire № 540 • F / 210
REMISE DES PIÈCES DATE 15 MAI 2003		NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE
UEU 75 INPI PARIS		À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE
		CABINET JP COLAS
N° D'ENREGISTREMENT 0305833°. NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		CONSEILS
DATE DE DÉPÔT ATTRIBU	· a = 60 a :	en PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 37, Avenue Franklin-Roccevoli
PAR L'INPI		75008 PARIS
Vos références p (facultatif) DB40		
Confirmation d'u	ın dépôt par télécopie	☐ N° attribué par l'INPI à la télécopie
MATURE DE LA DEMANDE		Cochez Lune; des 4 cases suivantes
Demande de l	brevet	图
Demande de	certificat d'utilité	
Demande divi	sionnaire	
	Demande de brevet initiale	N° Date
ou dema	ande de certificat d'utilité initiale	N° Date
	n d'une demande de en Demande de brevet initiale	N° Pata
	NVENTION (200 caractères or	
RESUNATE	EURS INTEGRES ET BA	SE DE TEMPS INCORPORANT DE TELS RESONATEURS
*		
DÉCLARATIO	N DE PRIORITÉ	Pays ou organisation
	E DU BÉNÉFICE DE	Date N°
<b>.</b>	DÉPÔT D'UNE	Pays ou organisation Date
DEMANDE A	NTÉRIEURE FRANÇAISE	Pays ou organisation
•	•	Date Nº
•		S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»
DEMANDEUR	(Gochez l'une des Zicases)	Personne morale   Personne physique
Nom ou dénominati	ion sociale	CSEM Centre Sulsse d'Electronique et de Microtechnique SA Recherche et Développement
Prénoms	9	A STATE OF THE STA
Forme juridiqu	ie .	
N° SIREN		
Code APE-NAF		
Domicile ou	Rue	Rue Jaquet-Droz 1
siège	Code postal et ville	1_12101017] NEUCHATEL
	Pays	SUISSE
Nationalité		SUISSE
N° de téléphone (facultatif)		N° de télécople (facultatif)
Adresse électronique (facultatif)		
		S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»



## BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

## REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 2/2



	Réservé à l'INPI	
REMISE DES PIÈCES DATE 15 VA		
UEV 75 INPI		
	0305833	· DB 540 W / 210502
n° d'enregistrement National attribué par l	INPI	
ed mandataire	and the second s	
Nom	jii.M.S.C D.S.C. 2.1.20. j	COLAS
Deinam		Jean-Pierre
Cabinet ou Société		CABINET JP COLAS
N °de pouvoir de lien contra	permanent et/ou ctuel	
	Rue	37, avenue Franklin D. Roosevelt
Adresse	Code postal et ville	17 15 10 10 18 PARIS
	Pays	FRANCE
	one (facultatif)	
N° de téléco	pie (facultatif)	and material to the state of th
	tronique (facultatif)	es inventeurs sont necessairement des personnes physiques
M INVENTEU	All and a second of the second	Oui Oui
sont les mê	eurs et les inventeurs mes personnes	Oui  Non: Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)  Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)
E RAPPORT	DE RECHERCHE	Management of the second of th
	Établissement immédi	at X
ou établissement différé Paiement échelonné de la redevance (en deux vorsements)		Uniquement pour les personnes physiques effectuelle succession de la Company de la Com
MEDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques  Requise pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition)  Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance grafuite ou indiquer sa référence): AG
fio séquences de nucleotides et/ou d'acides aminés		Cochez la case si la description contient une liste de séquences
	t électronique de données est j	oint
La déclar	ation de conformité de la liste s sur support papier avec lectronique de données est joi	de L
Si vous a	ovez utilisé l'imprimé «Suite le nombre de pages jointe	s VISA DE LA PRÉFECTURE
SIGNATI OU DU I (Nom et	URE DU DEMANDEUR MANDATAIRE t qualité du signataire) an-Pierre COLAS - CPI N°	OU DE A TIEPI

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers d'aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

## Résonateurs intégrés et base de temps incorporant de tels résonateurs

La présente invention se rapporte aux résonateurs en général et concerne, plus particulièrement, les résonateurs intégrés en silicium monocristallin, permettant la réalisation d'une base de temps stable en température, ainsi qu'une base de temps réalisée avec de tels résonateurs.

n

5

Le quartz est certainement le matériau le plus utilisé pour la fabrication de résonateurs car c'est l'un des rares cristaux connus qui permette l'annulation, à température ambiante, du premier coefficient thermique de la fréquence par un choix approprié des angles de coupe des résonateurs. De plus, la compensation des dérives thermiques, dues aux coefficients d'ordres plus élevés, est également possible par une adaptation de la géométrie même de ces résonateurs. Enfin, le quartz est également piézoélectrique, ce qui permet une excitation directe des modes de vibration choisis. Bien que le quartz reste un matériau de choix pour la réalisation de structures résonantes, il existe, toutefois, une demande de plus en plus forte pour l'intégration de telles structures dans un substrat de silicium; matériau utilisé pour les circuits intégrés ainsi que pour un nombre croissant de structures de type "MEMS" (Micro-Electro-Mechanical Systems).

25

20

Un exemple de résonateur intégré dans un substrat de silicium monocristallin peut être trouvé dans la demande de brevet européen EP 079 59 53. Les coefficients thermiques de la

fréquence d'un tel résonateur sont, respectivement, de l'ordre de -30 ppm (parties par million ou  $10^{-6}$ ) / °C pour le coefficient de premier ordre  $\alpha$  et de -13 ppb (parties par milliard ou  $10^{-9}$ ) / °C² pour le coefficient de deuxième ordre  $\beta$ . Pour les compenser, il est proposé d'utiliser un thermomètre, intégré dans le même substrat, agissant sur un circuit d'ajustement de fréquence. Non seulement, une telle méthode de compensation implique un étalonnage de l'ensemble du résonateur et de l'oscillateur après fabrication mais encore, sa précision dépend de celle du thermomètre intégré qui est loin d'être idéale, en particulier, si l'on considère les effets du vieillissement.

10

15

20

25

Aussi un but de la présente invention est la réalisation de résonateurs intégrés dans un substrat de silicium monocristallin et dont les dérives thermiques peuvent être compensées de manière simple et précise.

Un objet de l'invention est un ensemble de résonateurs, intégrés dans un substrat de silicium monocristallin et destinés à permettre la réalisation d'une base de temps stable en température, caractérisé en ce qu'il comprend au moins un premier et un deuxième résonateurs prévus pour osciller selon des modes de types différents et avec des dimensions telles qu'au moins le premier coefficient thermique de la différence de leur fréquence est égal ou proche de zéro.

Selon une autre caractéristique de l'invention, le deuxième coefficient thermique de la différence des fréquences est également rendu proche de zéro par une orientation donnée des résonateurs dans le substrat de silicium.

5

Grâce à ces caractéristiques, la compensation thermique est obtenue par la différence des fréquences de deux résonateurs oscillant sur des modes de types différents, cette différence pouvant être rendue indépendante de la température.

10.

L'ensemble de résonateurs selon l'invention possède encore toutes ou certaines des caractéristiques énoncées ci-après:

ledit premier résonateur est prévu pour osciller selon un mode d'allongement;

-.

- ledit deuxième résonateur est prévu pour osciller selon un mode de cisaillement de surface;
- lesdits premier et second résonateurs ont, chacun, une structure symétrique constituée par un bras central reliant deux plaques rectangulaires, lesdits résonateurs pouvant être tenus au niveau de la partie médiane desdits bras centraux;

20

lesdits résonateurs comportent des moyens d'excitation piézoélectrique;

25

lesdits moyens - d'excitation piézoélectrique comprennent une couche d'AIN déposée sur lesdits bras centraux et des électrodes permettant de contacter ladite couche d'AIN;

4

le substrat de silicium est dopé et constitue l'une des électrodes desdits moyens d'excitation piézoélectrique.

5

D'autres objets, caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront à la lecture de la description suivante faite à titre d'exemple non limitatif et en relation avec les dessins annexés dans lesquels:

10

la figure 1 montre un ensemble de deux résonateurs selon l'invention réalisés dans une plaque de silicium monocristallin d'orientation {001};

15

les figures 2.a et 2.b montrent les variations des premiers et deuxièmes coefficients thermiques, respectivement, des résonateurs de la figure 1 en fonction de l'orientation de ces derniers;

20

la figure 3 représente les géométries des dépôts d'AIN et des électrodes sur le résonateur 3 de la figure 1;

. .

la figure 4 montre une vue en coupe du résonateur de la figure 3; et

la figure 5 est un exemple de circuit permettant d'extraire la différence des fréquences des résonateurs de l'invention.

- Les deux résonateurs 2 et 3 de la figure 1 oscillent selon des modes dits "modes de contour"; ce qui signifie qu'ils se présentent sous la forme de plaques minces vibrant dans leur plan et dont la fréquence est indépendante de l'épaisseur desdites plaques. Leur structure correspond à deux plaques rectangulaires 21, 22, 31, 32 10 reliées par un bras central 23, 33, lui-même connecté au substrat 1 de silicium monocristallin par l'intermédiaire d'un bras de fixation Une zone rectangulaire 25, 35, située dans le prolongement du et opposée au bras de fixation, a pour but de symétriser l'ensemble de chaque résonateur et, par suite, ses déformations en contrebalançant l'évanescence dans la zone d'encastrement et ce, dans le but d'atteindre des facteurs de qualité élevés. Dans l'exemple décrit, le résonateur 2 est prévu pour osciller selon un mode de Lamé; l'onde de cisaillement qui lui est associée se propageant selon les diagonales des carrés inscrits dans les plaques 21 et 22, et il est orienté selon la direction 20 <110> du substrat, tandis que le résonateur 3, avec son axe longitudinal en ligne avec la direction <100> du substrat, est prévu pour osciller selon un mode d'allongement de son bras central 33.
- 25 Conformément à l'invention, la compensation thermique est obtenue par la différence des fréquences de deux résonateurs

6

oscillant selon des modes différents. La fréquence du résonateur 2 peut s'exprimer sous la forme:

$$F_1 = F_{10}(1 + \alpha_1 . \Delta T + \beta_1 . \Delta T^2 + \gamma_1 . \Delta T^3 + ...)$$

5

où  $F_{10}$  est la fréquence propre du résonateur 2,  $\Delta T$  est la variation de température et  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$ ,  $\gamma_1$  sont les coefficients thermiques de la fréquence  $F_1$  de premier, deuxième et troisième ordres, respectivement.

10

La fréquence du résonateur 3 peut, de même, s'exprimer sous la forme:

$$F_2 = F_{20}(1 + \alpha_2 \Delta T + \beta_2 \Delta T^2 + \gamma_2 \Delta T^3 + ...)$$

15

où  $F_{20}$  est la fréquence propre du résonateur 3,  $\Delta T$  est la variation de température et  $\alpha_2$ ,  $\beta_2$ ,  $\gamma_2$  sont les coefficients thermiques de la fréquence  $F_2$  de premier, deuxième et troisième ordres, respectivement.

20

La différence des fréquences  $F_{12}$  peut donc s'écrire:

$$F_{12} = F_1 - F_2 = (F_{10} - F_{20})(1 + \alpha \Delta T + \beta \Delta T^2 + \gamma \Delta T^3 + ...)$$

·

$$\alpha = \frac{F_{10}.\alpha 1 - F_{20}.\alpha 2}{F_{10} - F_{20}},$$

$$\beta = \frac{F_{10}.\beta_1 - F_{20}.\beta_2}{F_{10} - F_{20}},$$

et

15

20

$$\gamma = \frac{F_{10}.\gamma_1 - F_{20}.\gamma_2}{F_{10} - F_{20}}.$$

5 La compensation du premier coefficient thermique se fait alors en posant:

$$F_{10}.\alpha_1 - F_{20}.\alpha_2 = 0$$
 soit,  $\frac{F_{10}}{F_{20}} = \frac{\alpha_2}{\alpha_1}$ ,

le deuxième coefficient thermique étant alors égal à:

$$\beta = \frac{\alpha_2 \beta_1 - \alpha_1 \beta_2}{\alpha_2 - \alpha_1}$$

L'équation ci-dessus montre que le contrôle de  $\beta$  est d'autant meilleur que  $\alpha_1$  et  $\alpha_2$  sont différents l'un de l'autre. Afin d'optimiser le contrôle de l'annulation du premier coefficient thermique  $\alpha$  de la différence de fréquence  $F_{12}$ , les modes de vibration des deux résonateurs 2 et 3 sont choisis de telle sorte que les coefficients thermiques du premier ordre qui leur sont associés soient aussi différents que possible l'un de l'autre. C'est ainsi que selon une variante avantageuse de l'invention, le mode de vibration du premier résonateur est un mode de cisaillement de surface, soustendu par un mode de Lamé, tandis que le mode de vibration du second est un mode d'allongement. La précision du premier coefficient thermiqué  $\alpha$  dépend du rapport des fréquences des deux résonateurs, soit d'un rapport dimensionnel entre ces

derniers et non de leurs dimensions absolues. Comme les deux résonateurs sont réalisés sur le même substrat, ce premier coefficient thermique est de fait peu sensible à des effets de sous-attaque ou à des erreurs de découpe.

5

L'expression du deuxième coefficient thermique  $\beta$  de la différence de fréquence  $F_{12}$  montre que celui-ci peut être annulé, ou fortement réduit, en choisissant un rapport de  $\frac{\beta_1}{\beta_2}$  égal au, ou proche du, rapport  $\frac{\alpha_1}{\alpha_2}$ . Cette condition peut être réalisée par un choix judicieux des orientations des deux résonateurs. Les figures 2.a et 2.b montrent, pour les deux modes de vibration choisis, les variations des premiers et deuxièmes coefficients thermiques  $\alpha_1$  et  $\alpha_2$ ,  $\beta_1$  et  $\beta_2$ , respectivement, en fonction des orientations des résonateurs. Si les coefficients thermiques du premier ordre varient peu avec l'orientation, il n'en est pas de même des coefficients du deuxième ordre et on peut voir que la condition précédemment réalisée indiquée être lorsque les orientations peut résonateurs forment, l'une par rapport à l'autre, un angle d'environ 45°, les ondes de cisaillement et d'allongement se propageant, alors, selon la direction <100>.

20

25

15

Les structures planaires, avec des zones d'évanescence équilibrées, et les modes de vibration envisagés des résonateurs permettent d'obtenir des facteurs de qualité élevés; ce qui rend possible la réalisation de bases de temps (résonateurs et

oscillateurs) à faible consommation. Par ailleurs, afin d'atténuer fortement le couplage avec les modes de vibration à plus basse fréquence, le résonateur 2 peut être réalisé en ayant des masses 21 et 22 sous la forme d'un empilage (au moins deux)de plaques carrées sans, toutefois, que cela modifie la fréquence du mode de Lamé. Il s'agit là d'une propriété des modes de Lamé qui peut être mise à profit pour augmenter l'efficacité de l'ensemble résonateur et oscillateur.

5

20

De manière connue, l'excitation des résonateurs peut être faite par 10 un couplage de type électrostatique ou de type piézoélectrique. Selon une variante avantageuse de l'invention, ceux-ci sont excités par effet piézoélectrique, par exemple, par l'intermédiaire d'une couche de nitrure d'aluminium (AIN). Comme indiqué sur la figure 3 représentant, par exemple, le résonateur 15. piézoélectrique est réalisé par un dépôt d'AIN 40 dans la région centrale du bras, à l'endroit où les déformations d'allongement sont les plus importantes. Cette zone rectangulaire d'environ 225 µm x 950 µm se prolonge le long du bras de fixation 24 par l'intermédiaire d'une bande mince 41 jusqu'à une zone de connexion 42, ayant à peu près 120 µm de côté et sur laquelle peut être soudé un fil de connexion. Comme représenté sur la vue en coupe, selon l'axe A-A de la figure 3, de la figure 4, la couche 40 de nitrure d'aluminium est recouverte d'une couche d'aluminium 25 43, couche qui est également déposée directement sur le substrat pour former les plots 45 de connexion à ce dernier. Dans le cas où le silicium formant substrat ne serait pas dopé, il y aurait lieu de

prévoir une seconde électrode entre le substrat et la couche de nitrure d'aluminium. Cette seconde électrode est, de préférence, réalisée en platine; matériau se prêtant particulièrement bien à la croissance du nitrure d'aluminium. La figure 4 montre également le fait que le substrat est, en fait, une plaque de silicium 10 dont la face inférieure est en oxyde de silicium. De telles plaques. appelées "SOI" ce qui signifie silicium sur isolant, ont déjà l'épaisseur voulue. Comme cela a été mentionné précédemment, l'épaisseur des résonateurs est un paramètre relativement libre qui est déterminé en fonction de l'application. Ainsi une épaisseur élevée permet d'avoir une résistance aux chocs élevée et un effet réduit de couplage avec d'autres modes de vibration hors du plan alors gu'une faible épaisseur permet un fort couplage piézoélectrique et donc, une faible consommation de l'oscillateur. A titre d'exemple non limitatif, les résonateurs ont une épaisseur d'environ 50 µm.

Les étapes de fabrication des résonateurs sont données ci-après à titre d'exemple non limitatif:

20

25

5

10

15

- Dépôt, par pulvérisation, d'une couche d'environ 100 nm de platine (Pt) sur la face supérieure (A) du substrat de silicium;
- Structuration de la couche de platine, par photolithographie et gravure plasma, pour la réalisation des premières électrodes;
- Dépôt, par pulvérisation, d'une couche de nitrure d'aluminium (quelques μm);

- Dépôt, par pulvérisation, d'une couche (environ 100 nm)
   d'aluminium et usinage sélectif de cette couche pour la réalisation des deuxièmes électrodes;
- Gravure de la couche d'AIN pour définir les zones d'excitation piézoélectrique;
- Attaque rapide par plasma ("Deep Reactive Ion Etching") de la face A pour définir la géométrie des résonateurs;
- Eventuellement, découpe des résonateurs par sciage; et
- Mise sous vide et connexion des résonateurs à leur circuit associé.

A titre indicatif, les paramètres des résonateurs sont indiqués ciaprès.

Pour le résonateur 2,

5

10

25

- dimensions des plaques: 2X1mm;
- longueur du bras central: 1mm;
  - fréquence: ≈ 4 MHz.

Pour le résonateur 3,

- longueur hors tout: 2,5mm;
- 20 longueur du bras central: 1,2mm;
  - fréquence: ≈ 1 MHz.

Un exemple de circuit permettant de délivrer une fréquence stable en température à partir des résonateurs décrits ci-dessus est schématiquement représenté à la figure 5. Le bloc 200 représente l'ensemble du résonateur 2 et de l'oscillateur qui lui est associé et le bloc 300 représente l'ensemble du résonateur 3 et de

l'oscillateur qui lui est associé. Le bloc 200 délivre un signal à la fréquence  $F_1$  et le bloc 300 délivre un signal à la fréquence  $F_2$ , la fréquence  $F_i$  étant, selon l'exemple décrit où les les deux dimensions semblables, plus résonateurs ont des (d'environ 4 fois) que la fréquence  $F_2$ . La fréquence  $F_1$  est donc divisée par un circuit diviseur de fréquence 400, lequel fournit un signal à la fréquence  $\frac{F_1}{N}$ , où N est un nombre entier (égal à 4 dans l'exemple considéré), qui représente le rapport de division du circuit diviseur 400. Les signaux issus du bloc 300 et du circuit diviseur 400 sont appliqués au circuit 500 qui fournit la différence  $F_2 - \frac{F_1}{N}$ . Comme indiqué précédemment, cette différence fréquence est indépendante de la variation de température et peut donc servir à réaliser une base de temps intégrée, stable et précise et pouvant être utilisée dans beaucoup d'applications, en particulier, des applications portables.

Bien que la présente invention ait été décrite en relation avec des exemples de réalisation particuliers, on comprendra qu'elle est susceptible de modifications ou variantes sans pour autant sortir de son domaine. Ainsi, si le silicium a été retenu pour la présente description, les résonateurs de l'invention pourraient être réalisés dans d'autres monocristaux. De même, les modes de vibration choisis ne doivent être considérés qu'à titre d'exemples non limitatifs.

20

5

10

. 15

## Revendications

1. Ensemble de résonateurs intégrés dans un monocristal (1) et destinés à permettre la réalisation d'une base de temps stable en température, caractérisé en ce qu'il comprend au moins un premier (2) et un deuxième (3) résonateurs prévus pour osciller selon des modes de types différents et avec des dimensions telles qu'au moins le premier coefficient thermique de la différence de leur fréquence  $\alpha$  est égal ou proche de zéro.

5

10.

20

- 2. Ensemble de résonateurs selon la revendication 1, caractérisé en ce ledit monocristal est du silicium.
- 3. Ensemble de résonateurs selon la revendication 1 ou la revendication 2, caractérisé en ce que lesdits premier et deuxième résonateurs sont orientés selon un angle tel que le deuxième coefficient thermique de ladite différence de fréquence β est égal ou proche de zéro.
  - 4. Ensemble de résonateurs selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que ledit premier résonateur (2) est prévu pour osciller selon un mode d'allongement.
- 5. Ensemble de résonateurs selon l'une des revendications 1 à
   4, caractérisé en ce que ledit deuxième résonateur (3) est prévu pour osciller selon un mode de Lamé.

5

25.

- 6. Ensemble de résonateurs selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que lesdits premier et second résonateurs ont, chacun, une structure symétrique constituée par un bras central (23, 33) reliant deux plaques rectangulaires (21, 22 et 31, 32), lesdits résonateurs pouvant être tenus au niveau de la partie médiane (24, 34) desdits bras centraux.
- 7. Ensemble de résonateurs selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que lesdits résonateurs comportent des moyens d'excitation piézoélectrique.
- 8. Ensemble de résonateurs selon la revendication 7, caractérisé en ce lesdits moyens d'excitation piézoélectrique comprennent une couche d'AIN (40) déposée sur lesdits bras centraux et des électrodes (43, 45) permettant de contacter ladite couche d'AIN, d'une part, et le substrat de silicium, d'autre part.
  - 9. Ensemble de résonateurs selon la revendication 8, caractérisé en ce que le substrat de silicium est dopé et constitue l'une des électrodes desdits moyens d'excitation piézoélectrique.

10. Base de temps compensée en température, caractérisée en ce qu'elle comprend un ensemble de résonateurs selon l'une quelconque des revendications précédentes, des moyens pour exciter et entretenir leur oscillation (200, 300) et des moyens (400, 500) pour engendrer un signal stable en température représentatif de la différence des fréquences d'oscillation desdits résonateurs.

5

11. Base de temps selon la revendication 10, caractérisée en ce qu'un des deux résonateurs a une fréquence d'oscillation beaucoup plus grande que celle de l'autre et lesdits moyens pour engendrer un signal stable en température comportent, en outre, un circuit diviseur de fréquence (400) pour réduire la fréquence la plus élevée avant d'effectuer ladite différence des fréquences d'oscillation.

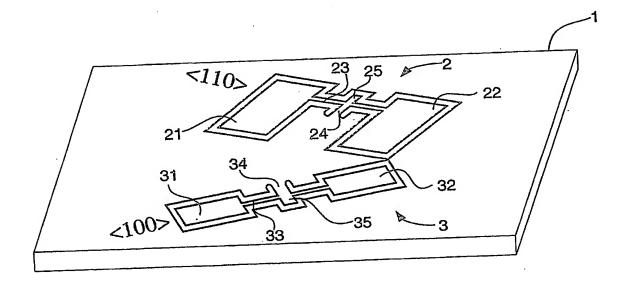
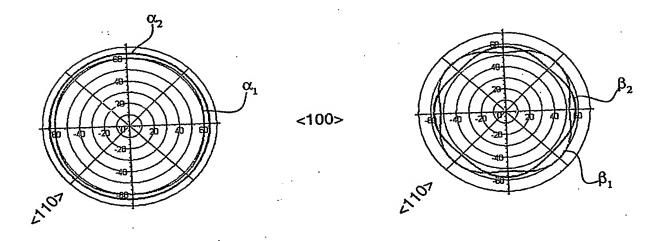
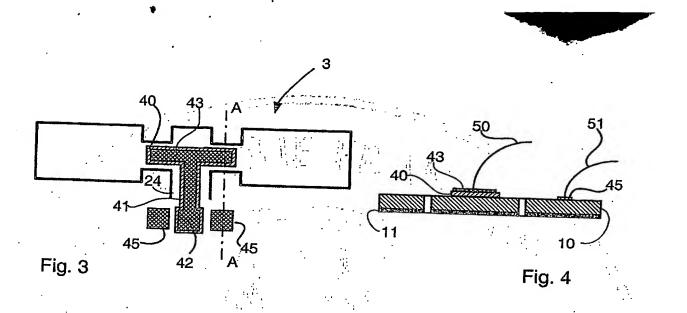


Fig. 1



Èig. 2.a

Fig. 2.b



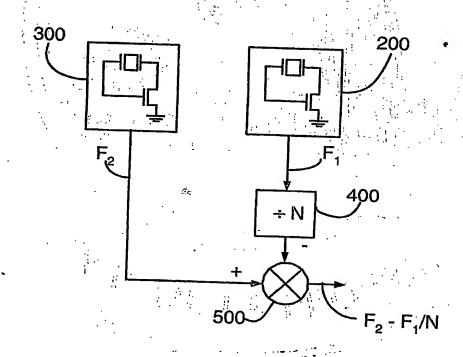


Fig. 5



### CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



26 bis, rue de Saint retersbourg 75800 Paris Cedex 08

#### DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page Nº 1

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

réléphone : 33	(1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 8	Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire DB 113 GW / 2
Vos référe	ences pour ce dossier (facultatif)	DB4096/CA/LT
N° D'ENR	egistrement national	10305983
TITRE DE	L'INVENTION (200 caractères ou es	spaces maximum)
RESONA	ATEURS INTEGRES ET BASE	E DE TEMPS INCORPORANT DE TELS RESONATEURS
	•	
LE(S) DEN	AANDEUR(S):	
	•	All All control designs On
	entre Suisse d'Electronique et he et Développement	; de Microtechnique SA
Rue Jaq	uet-Droz 1	
,	UCHATEL	·
SUISSE		•
DESIGNE(	NT) EN TANT QU'INVENTEUR	(S):
Nom	<u> </u>	BOURGEOIS
Prénor	ms	Claude
	Rue	Ministre 18
Adress	e	
	Code postal et ville	L 12101114 BOLE - SUISSE
	d'appartenance (facultatif)	
Nom		
Prénor	ms	<del> </del>
Adress	Rue	
	Code postal et ville	
Société	d'appartenance (facultatif)	
8 Nom		·
Prénon	ns	
Adress	Rue	
Tial Case	Code postal et ville	
Société	d'appartenance (facultatif)	
S'il y a	plus de trois inventeurs, utilisez pl	lusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages
DATE	ET SIGNATURE(S)	
DU (DES) DEMANDEUR(S)		$\mathcal{M}_{\Lambda}$
	l MANDATAIRE et qualité du signataire)	// <i>}</i>
		$\mathcal{A}\mathcal{B}$
	A1 2003	11 4
Jean-Pie	rre COLAS - CPI N° 92 1056	

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

# This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	
□ OTHER:	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.
As rescanning documents will not correct images problems checked, please do not report the problems to the IFW Image Problem Mailbox